



信联电科

NEEQ: 874723

信联电子材料科技股份有限公司

Sunheat Electronic Material Technology Co., Ltd.



年度报告摘要

— 2025 —

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、**董事**、**高级管理人员**保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人**刘颂军**、主管会计工作负责人**刘颖娟**及会计机构负责人**张红琴**保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 **天健会计师事务所（特殊普通合伙）**对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书姓名	刘颖娟
电话	0317-5484888
传真	0317-5486021
电子邮箱	Yingjuan.liu@sunheat.com.cn
公司网址	<a href="http://www.sunheat.com.cn">www.sunheat.com.cn</a>
联系地址	河北省沧州临港经济技术开发区张仲景路5号
指定信息披露平台	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
文件备置地址	沧州临港经济技术开发区张仲景路5号董秘办

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	994,511,542.26	818,374,352.31	21.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	384,724,722.88	350,004,255.08	9.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.35	3.04	9.92%
资产负债率%（母公司）	57.27%	55.71%	-
资产负债率%（合并）	61.32%	57.23%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	406,124,501.75	337,325,362.76	20.40%



1	上海金雨	61,316,232		61,316,232	53.34%	40,877,488.00	20,438,744		
2	国投京津冀	11,186,450		11,186,450	9.73%		11,186,450		
3	上海特聚清	8,725,138		8,725,138	7.59%		8,725,138		
4	上海万速祥	4,359,421		4,359,421	3.79%		4,359,421		
5	上海兴芯	4,359,421		4,359,421	3.79%		4,359,421		
6	上海迈乐维	4,278,045		4,278,045	3.72%		4,278,045		
7	上海力隆财	4,214,107		4,214,107	3.67%		4,214,107		
8	上海晟晶	4,150,169		4,150,169	3.61%		4,150,169		
9	上海庚芯	2,906,281		2,906,281	2.53%		2,906,281		
10	操家明	2,325,025		2,325,025	2.02%	1,743,769	581,256		
合计		107,820,289	0	107,820,289	93.79%	42,621,257.00	65,199,032	-	-

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用